

证券代码：148487

证券简称：23 金投 K1

杭州高新金投控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州高新金投控股集团有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 15 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1798 号文注册通过。根据《杭州高新金投控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》，杭州高新金投控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自 2023 年 10 月 25 日至 2023 年 10 月 27 日，本期债券的发行工作已于 2023 年 10 月 27 日结束，具体发行情况如下：

最终“23 金投 K1”发行规模为 10 亿元，票面利率为 3.58%，全场倍数 2.12 倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方未参与本次认购。本期债券发行过程中，承销机构及其关联方合计认购 1.20 亿元，其中：承销机构中信证券股份有限公司认购并获配 1 亿元，承销机构中信建投证券股份有限公司及其关联方认购并获配 0.2 亿元。上述相关认购报价及程序符合相关法律法规的规定。除此以外，本期债券承销机构及其关联方不存在其他获配情况。认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《杭州高新金投控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

杭州高新金投控股集团有限公司



（本页无正文，为《杭州高新金投控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



（本页无正文，为《杭州高新金投控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

